



## 達能科技公布 2011 年第一季業績報告

單季營收年成長率156%

稅後每股盈餘達1.47元

2011 年 4 月 25 日·桃園訊 — 達能科技股份有限公司 (以下簡稱「達能」或「本公司」，台灣證交所股票代碼：3686) 於 4 月 25 日公布 2011 年第一季業績報告，年營收與獲利雙創歷史新高。

### 重點摘要

- 第一季營收較去年同期成長 156%，達 15.64 億元
- 單季營業毛利率 22.5%，較前一季增加 4 個百分點
- 單季營業利益 3.04 億元，較去年同期成長 205%，營業利益率 19.5%，較去年之 16.5% 增加 3 個百分點。稅後淨利 2.5 億元，亦較去年同期 0.78 億元，有 3 倍以上之成長。
- 第一季每股稅後盈餘 1.47 元，較去年同期之 0.56 元大幅成長

### 經營層報告

「由於太陽能矽晶圓產能擴產相對仍然較小，本公司2011年第一季業績持續正向成長，單季營收較去年同期增加156%，獲利率亦維持相對水準。為了滿足下游客戶擴產的需求，擴產腳步仍在持續進行中，晶圓二廠產能200MW已於2011年第一季末逐漸開出，擴產效益仍將顯現於未來出貨及營收成長上，晶圓三廠產能預計於今年第三季陸續開出。」

### 一、損益資訊

受惠於出貨增加、單價穩定上揚等有利因素，本公司第一季營收達 15.64 億元，較前一季成長 17.6%，年成長率達 156%。

第一季營業毛利 3.53 億元，較前一季的 2.43 億元成長 45%。主要是受到單價及產能提升之故，致使毛利率提升。

由於費用控制得宜，第一季營業利益較前一季成長 65%至 3.04 億元，營業利益率達 19%，較前一年度同期成長約 3 倍有餘。

第一季稅後純益 2.51 億元，較前一季增加 69%，稅後純益率 16%，也較去年同期成長 3 倍有餘。

單位:新台幣百萬元	Q1'11	Q4'10	Q1'10	QoQ	YoY
營業收入	1,564	1,330	610	18%	156%
<b>毛利率</b>	22%	18%	24%	4%	-2%
營業費用	(48)	(59)	(42)	-18%	15%
營業淨利	304	184	100	65%	205%
<b>營業淨利率</b>	19%	14%	17%	5%	2%
稅後淨利	251	149	78	69%	222%
<b>淨利率</b>	16%	11%	13%	5%	3%
EBITDA	400	260	132	54%	202%
EBIT	310	184	102	69%	203%
EPS(NTD)	1.47	0.98	0.56	50%	163%

## 二、資產負債

單位:新台幣百萬元	Q1'11	Q4'10	Q1'10
現金及約當現金	2,780	1,235	489
應收帳款	362	231	151
存貨	393	327	150
固定資產淨額	4,232	3,377	1,570
短期借款	742	383	148
長期借款	1,025	1,005	313
負債總額	2,731	2,334	850
股東權益	5,561	3,136	1,814
<b>總資產</b>	<b>8,291</b>	<b>5,470</b>	<b>2,664</b>

截至第一季底，達能科技帳上計有現金及約當現金新台幣 27.8 億元。

第一季底應收帳款較前季增加，主係因銷售增加所致。

第一季底固定資產較前一季增加，主係建置晶圓二廠產能及預付晶圓三廠之設備款所致。

第一季之銀行長短期借款較前季增加，主係為因應二廠及三廠擴產所增加之機器設備貸款。

### 三、營運分析

單位：%	1Q11	4Q10	1Q10
營業毛利率*	22%	18%	24%
稅後純益率*	16%	11%	13%
總資產報酬率	15%	13%	14%
股東權益報酬率	23%	21%	19%
負債佔資產比率	33%	43%	32%
流動比率	231%	156%	186%
速動比率	194%	123%	142%
應收帳款週轉率(次)	21	24	22
平均收現天數(天)	17	15	16
存貨週轉率(次)	13	13	14
平均銷貨天數(天)	27	29	27

\*係單季數字

營業毛利率與稅後純益率高於前一季，主因單價提升及成本降低所致；毛利率較前一年度同期略為下滑，主係多晶矽原料價格上升所致。

總資產報酬率及股東權益報酬率分別為 15%及 23%，均較前一季及前一年度同期成長。

負債比率與去年同期比維持平穩，比前一季減少十個百分點，主係獲利提升及現金增資所致。

### 四、現金流量

單位：新台幣百萬元	Q1'11	Q4'10	Q1'10
<b>營業活動淨現金流入</b>	<b>25</b>	<b>322</b>	<b>106</b>
本期淨利	251	149	78
折舊及攤提費用	89	76	30
其他	(315)	97	(2)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(1,029)</b>	<b>(906)</b>	<b>(145)</b>
購置固定資產	(1,022)	(828)	(245)
其他	(7)	(78)	100
<b>融資活動之淨現金流入</b>	<b>2,549</b>	<b>682</b>	<b>333</b>
銀行借款	378	682	(5)
現金增資	2,171	0	338
其他	0	0	0
<b>本期現金及約當現金增加</b>	<b>1,544</b>	<b>98</b>	<b>294</b>
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	<b>1,235</b>	<b>1,137</b>	<b>195</b>
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>2,780</b>	<b>1,235</b>	<b>489</b>

第一季來自營業活動的淨現金流入為 0.25 億元，較前一季減少，主係因預付長期購料款所致。

第一季之資本支出共計 10.22 億元，較前期增加，主要為擴充晶圓二廠之新產能及支付晶圓三廠機器設備訂金所致。

第一季來自融資活動的淨現金流入為 25.49 億元，較前一季及去年同期增加，主係 3 月份辦理現金增資所致。

## 五、產能進程

單位:MW	4Q10	1Q11	4Q11
晶圓一廠	120	120	120
晶圓二廠	90	200	200
晶圓三廠			200
產能合計	210	320	520

晶圓一廠年產能 120 MW 持續滿載。晶圓二廠產能為 200 MW，已於 2011 年第一季末開出。晶圓三廠已於 2011 年一月動土，規劃總產能 200MW 將於今年第三季起陸續開出。

## 聯絡人

代理發言人:吳育宜財務長

發言人電郵: [pr@danentech.com](mailto:pr@danentech.com)

<http://www.danentech.com/ir.html>

電話：+886 3 4738788

傳真：+886 3 4738368

## 關於達能

達能科技股份有限公司於 2007 年 11 月正式成立，為擁有專業技術的太陽能矽晶圓製造廠，主要生產太陽能光電產業使用的太陽能多晶矽錠(silicon ingot)、太陽能多晶矽晶片(wafer)以及提供客製化產品的專業代工服務。達能科技生產基地位於桃園科技工業園區，目前擁有兩座晶圓製造廠，晶圓三廠亦正在興建中。達能科技現有 600 位員工，經營團隊主要來自於國際級半導體大廠、金融業及太陽能相關產業的專業經理人及技術團隊所組成。截至目前，達能科技已順利取得數家國際太陽能電池大廠認證，未來期以成本優勢、客製化彈性及產品多樣性，成為台灣太陽能矽晶圓專業製造之領導廠商。